信越の発想と技術で、
LEDは耐久性を手に入れた。

フォトデバイス用透明シリコーン封止樹脂

LEDの高輝度化に対応すべく、透明封止材、ダイボンド材には高い耐久性が求められています。
そこで注目を集めているのが、信越の新しい技術で開発された「フォトデバイス用シリコーン材料」。
ダイシング加工できるため、成型方法を選びません。
耐熱性、光透過性に優れるため、厳しい環境にさらされ、長期信頼性を求められる
LEDの封止材料、ダイボンド材料に最適です。

フォトデバイス用透明封止樹脂

SCR-1011　SCR-1012
KER-2500　KER-2600

フォトデバイス用ダイボンド材

KER-3000-M2

Shin-Etsu

信越化学工業株式会社　●シリコーン事業本部 営業第四部　〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-1　TEL 03-3246-5152